

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026 年 9 月 30 日)

证券代码：688110证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他（策略会）
-----------	--

	3、砺算科技二代产品进展？ 答：砺算科技首款自研 GPU 芯片 7G100 已完成流片、制造及封装，专业级与消费级显卡均已推出，当前工作重心为 7G100 的销售拓展与客户导入；其下一代 GPU 芯片研发正稳步推进，架构设计与验证进展顺利，其后续流片、验证、商业化落地尚需时间，敬请投资者注意投资风险。 4、砺算科技融资进展？ 答：砺算科技系公司对外投资企业。公司高度关注其后续发展、资金安排及融资进展，持续支持其业务推进与技术演进。砺算科技的具体融资及资本运作安排，请以其官方信息及公司公告为准；如涉及重大事项，公司将依据信息披露相关规定及时公告。 5、存算联融合端侧 AI 芯片什么时候推出？ 答：公司存算联融合芯片研发项目规划周期约 42 个月，项目正在有序推进。该项目通过先进封装将存储、联接、计算单元集成于单芯片，打造低功耗嵌入式智能计算芯片，具备本地智能处理、数据隐私安全、低延迟、低功耗等特点，由公司自有团队负责研发。芯片需要经历架构设计、流片、软硬件调试、客户验证等多个环节，研发落地存在不确定性，具体进展请以公司披露信息为准。
日期	2026年9月30日